

Mini
3S

Active
Alignment Splicer



主動式對準熔接機

1.1
kg

200
cycles

8
sec

0.03
dB

產品特點



加熱時間18秒



LED輔助光源

Mini 3S

1.1kg

(含電池 1.3kg)

123 x 114 x 126 mm



內建3000mAh電池
-可使用200次



熔接時間：8秒
電擊棒壽命：3500次

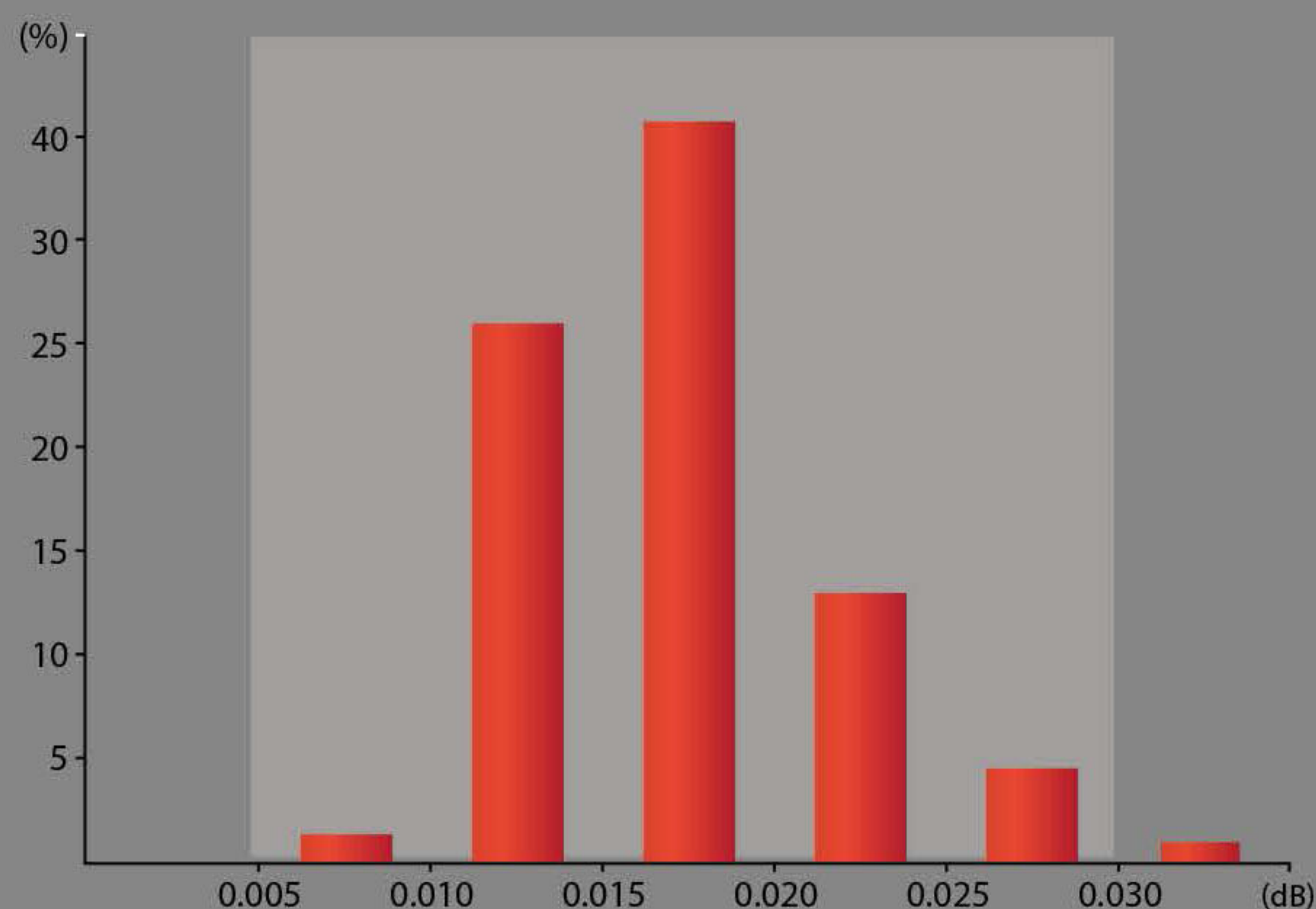


全觸控圖形介面
強化玻璃覆蓋

01

絕佳性能

穩定且優異的熔接性能



0.03dB > 90%

02

熔接時間8秒

03

耐用

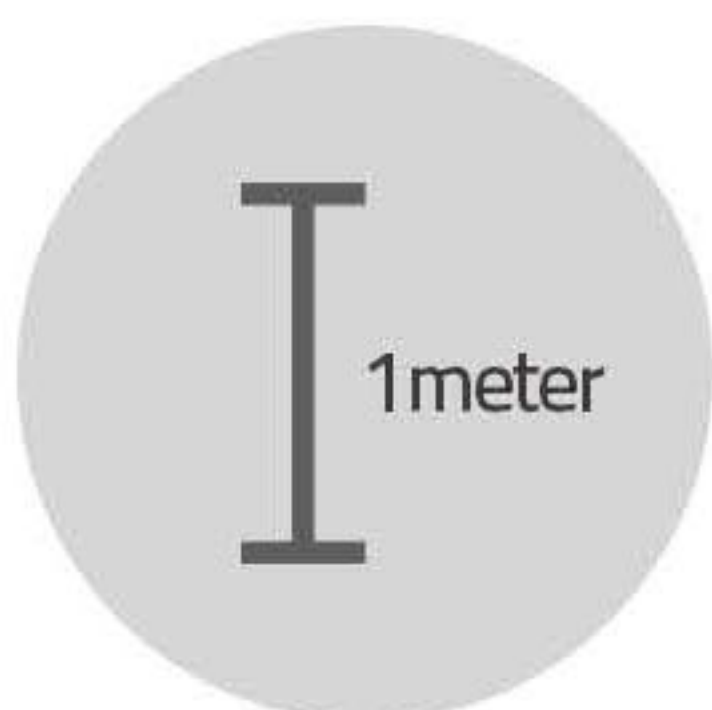
防水防塵又抗振



Waterproof



Dustproof



Anti-shock

04

可靠

無論何時何地



Temperature
-15~60



Relative humidity
0~95%



Elevation
0~5000meter



The max wind
speed 15m/s

Compliant with IEC Standard

Mini3S 標準配件清單



- 1

MINI3S 熔接機
- 2

切割刀軟盒
- 3

MINI 50GB切割刀
- 4

電源線
- 5

數據傳輸線
- 6

AC變壓器
- 7

散熱架
- 8

備用電擊棒
- 9

攜帶工作箱
- 10

肩背帶
- 11

鋰電池
- 12

USB線

Specifications

熔 接	熔接方式	主動式對準 (DAA: Digitalized Active Alignment)
	平均熔接損失	SM(0.03dB / MM(0.02dB / DX(0.05dB / NZDS(0.05dB)
	熔接時間	Return Loss >>60dB
	熔接模式	單模：8秒
	衰 減	139種 (預設 11種，使用者自訂模式 128種)
適用光纖	光纖類型	範圍：0.1dB ~ 20dB
	Coating直徑	SM (ITU-T G.652 & G.657) MM (ITU-T G.651) DS (ITU-T G.653) NZDS (ITU-T G.655)
	Cladding直徑	100~3,000μm
	切割長度	80~150μm
套管加熱	加熱時間	<250μm Coating：5~16mm >250μm Coating：8~16mm
	加熱模式	平均 18秒
	保護套管長度	37種 (預設 5種，使用者自訂模式 32種)
硬體規格	連接電腦輸出	20~60mm
	電擊棒可用次數	USB(5 Pin Mini-B)
	資料儲存記憶	>3,500 次
	光纖偵測	最多10,000筆記錄和2,000筆影像
	照明方式	2 CCD鏡頭搭配LED照明
	螢 幕	LED照明
	電池參數	彩色 4.3吋 LCD觸控螢幕(強化玻璃)
	電源供應器	鋰電池 電力輸出11.1V / 電量 3,000mAh
	光纖顯示 (放大倍數)	200次(含熔接及加熱) 存放溫度：-20~40℃
	重 量	AC 100-240V 輸入，DC12.6V 1.8A 輸出
	尺 寸	單獨X軸或Y軸：260倍
	防風能力	同時X軸和Y軸：130倍
可靠度	操作環境	1.1公斤 (含電池共1.3公斤)
	存放環境	123L x 114W x 126H mm
	拉力測試	最大風速15m/s
		海拔 0-5,000公尺 溫度-10~50℃ 相對濕度 0~95%
		溫度-10~60℃ 相對濕度 0~95%
		1.96~2.25N (standard)



翰特科技股份有限公司
HANTAC Technology Co., Ltd.

23557 新北市中和區板南路665號12樓
Tel : (02)8221-3638 Fax: (02)8221-5708
http://www.hantac.com.tw service@hantac.com.tw

產品網頁：

